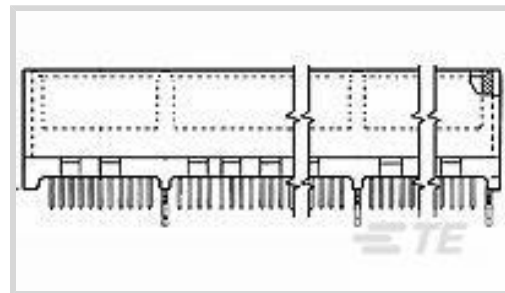




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

位数: 184

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

端接柱体和尾部长度: 3.18 mm [.125 in]

端子接合区域电镀材料厚度: [30 μin]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

PCB 安装固定特性数量	3
位数	184
PCB 安装方向	垂直
弹射器	不带

电气特征

工作电压	203 VAC
------	---------

主体特性

PCB 保持特性材料	黄铜
PCB 保持特性电镀材料	锡
产品重量	17.65 g
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.537 μm
端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端子基材	磷青铜
	30 μin

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

PCB 安装固定类型	压具柱体
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

尺寸

连接器长度	128 mm[5.039 in]
PCB 厚度 (已接受)	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
连接器宽度	8.88 mm[.35 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	PCI
------	-----

包装特性

封装数量	35
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)

不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

产品图纸

[CONNECTOR ASSEMBLY, DUAL POSIT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5145168-8_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5145168-8_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_5145168-8_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本